

- 高频率、高精度点胶系统
- 采用最新阀体技术，阀体抗拉伸、防断裂，稳定性极佳
- 配置灵活，适合各类高度集成应用
- 顶部校准操作便捷，快速配位
- 操作简便，易于维护
- 高速压电驱动技术
- 非接触式点胶



MDS 3283微点胶系统具备超高频率、超精准度的特点，点胶性能更加优越。

此系统采用模块化设计，配置灵活。最新阀体技术使阀体外壳抗变形、抗拉伸、防断裂，极具稳定性。

此系统搭配创新型“快拆液盒”，可实现完美的非接触式点胶，维护便捷。

MDS 3283 系列微点胶系统



推荐介质：

MDS 3283全能点胶系统，运用最前沿的微点胶技术，可实现极高精度的点胶，尤其适合高粘度至超高粘度的介质。

系统可广泛应用于各种不同的流体，如：

- SMT 粘合剂
- 导电粘合剂
- 导电银胶
- 焊锡膏
- 助焊剂
- 硅胶
- LED荧光粉
- 底部填充胶
- 热熔胶

应用案例：

此微点胶系统可应用于以下领域：

- 自动化
- 电子
- 机械工程
- 汽车电子
- 医疗
- 医药
- 信息技术
- 消费电子

适用于各种不同形状、不同面材的点胶基板。

MDS 3283 系列微点胶系统

“快拆液盒”采用创新型连接技术，使阀体与液盒的连接更为灵活。液盒为零螺丝设计

只需拨动卡扣，即可从阀上拆除液盒。操作轻松，便于清洗。

主要优势：

微点胶系统MDS 3283系列基于成熟的压电驱动技术，具有非接触式点胶的全部优势。

MDS 3283的一大特色在于全新的阀体设计，确保系统性能最优、费用经济、产能高效，且点胶效果极佳，胶点一致、可重复。

“顶部校准”点胶阀提升用户体验，校准螺丝位于阀的顶部，校准操作更为轻松。

可在系统运行的同时进行参数设置。即，系统运行期间，可根据介质粘度、点胶图形、点胶数量等的变化，及时调整参数。

供胶单元采用全新、独特的可旋转设计，使纤巧的点胶阀完美胜任多方位的点胶任务。此系统可快速、无缝集成到各类狭小空间。

用户可自由搭配不同的喷嘴和撞针。可在运行工位上直接更换撞针，无需停机，操作轻松便捷，有效节约停工时间。

液盒内置喷嘴加热块，既节省空间，又可维持稳定的加热温度。在稳定的温度和压力控制下，点胶结果将始终保持高度一致，直至最后一个胶点喷射完成。